

## Enova 安全晶片技術與架構

## - 經 FIPS140-2 2 級和 3 級驗證的單晶片密碼模組

ENOVA 西元 2000 年發明全碟加密 (Full Disk Encryption) 技術。	<ul style="list-style-type: none"> <li>ENOVA 發明的全碟加密技術全球獲得超過 16 個發明專利包括美國、中國、台灣、日本、韓國及加拿大。</li> <li>全碟加密技術以磁碟機介面速度(又稱為 ON-THE-FLY)自動加密整個磁碟，從啟動磁區(磁區 0)開始，直至最大 LBA<sup>1</sup>。</li> <li>磁碟機介面可以是 ATA/SATA、PCIe、USB 或其他。</li> <li>通過 NIST CMVP 驗證的 AES XTS/CBC 256 位元<sup>2</sup>硬體即時引擎。</li> </ul>
為何需要全碟加密技術？	<ul style="list-style-type: none"> <li>保護磁碟機從啟動磁區到最大的 LBA 包括作業系統和應用程式的資料機密性和完整性<sup>3</sup>。</li> <li>保護載具的磁碟機因錯放、處理不當、被捕獲、丟失或被竊時，仍可保護全部的敏感資料，因為透過私密金鑰與私密金鑰材料的加密擦除(Cryptographic Erase)，資料將保持加密狀態，避免被拆解分析。</li> </ul>
什麼是 SED (自加密磁碟機) 和 TCG OPAL 磁碟機？	<ul style="list-style-type: none"> <li>SED 是 FDE 技術的衍生，其即時加密機制透過磁碟機的內部控制器完成。</li> <li>TCG OPAL 硬碟在 FDE 技術層之上建構了一個 OPAL 軟體協定執行基於角色的身份驗證。</li> <li>SED 和 TCG OPAL 硬碟的私密金鑰均由內部控制器生成，這可能在私密金鑰的生成、儲存、傳播、銷毀和恢復過程中存在嚴重的安全漏洞。</li> </ul>
 FIPS 驗證是什麼以及它有多重要？	<ul style="list-style-type: none"> <li>FIPS 140-2<sup>4</sup> 透過 CAVP<sup>5</sup>和 CMVP<sup>6</sup>的嚴格流程評估和驗證目標加密模組經明確定義邊界的 security實施，並根據安全功能和保證等級逐步提高層級從 Level 1 到 Level 4<sup>7</sup>。</li> <li>ENOVA X-Wall MX+ 系列晶片獲得了 FIPS 140-2 Level 2<sup>8</sup>與 Level 3<sup>9</sup>(包括 FDE 及 TCG OPAL 功能)驗證，其效能可微調的 AES 256 位元引擎可高速加密靜止資料(Data-at-Rest)和傳輸中資料(Data-in-Transit)，包括雲端備份。</li> </ul>
使用 ENOVA FIPS 驗證單晶片的額外好處	<ul style="list-style-type: none"> <li>低 SWaP (尺寸 7x7 毫米、重量和功耗)、具高性價比，易於部署<sup>10</sup>。</li> <li>可保護所有的 SATA 標準磁碟。</li> <li>作為硬體信任根，內建 CMVP 驗證的真亂數產生器，受 Level 3 的物理安全邊界保護。</li> <li>預動身份驗證與 ENOVA SafeBoot，監控並保護啟動流程與應用軟體程式的真實性。</li> </ul>
聯絡方式	<a href="http://www.enovatech.com">www.enovatech.com</a>   P: +886 3 577 2767   電子郵件： <a href="mailto:contact@enovatech.net">contact@enovatech.net</a>

注解:

- 邏輯區塊定址(LBA) 是磁碟機的一種磁區定址模式，其區塊長度為 512 位元組或 4,096 位元組。
- AES 256 位元加密具有抗量子攻擊能力。在 2000 年時，主流的加密演算法仍是 DES 和 TDES。
- 機密性和完整性是現代 CIA 安全目標(機密性、完整性、可用性)的關鍵角色。
- FIPS 140-2 (聯邦資訊處理標準) 將自 2024 年起遷移至 FIPS 140-3。
- CAVP (密碼演算法驗證計畫) 評估並驗證所有 NIST 發布的加密演算法，是進入 CMVP 流程並最終獲得 FIPS 認證的前置條件。有些演算法會選擇僅止於此階段。
- CMVP (密碼模組驗證計畫) 會在明確定義的密碼邊界下，評估並驗證目標密碼模組。成功完成 CMVP 流程後即可獲得最終的 FIPS 認證。
- 軟體密碼模組只能在 Level 1 進行驗證；硬體模組則可以在 Level 2 及以上等級進行驗證。
- FIPS Level 2 著重於基於角色的身份驗證、安全策略、系統與通訊保護，以及組態管理。詳情參見：<https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/certificate/3675>。
- FIPS Level 3 在 Level 2 的要求基礎上，增加了基於身份的身份驗證與防篡改功能。
- ENOVA 晶片可在約 0.6W 功耗下，持續進行 SATA Gen 3 的高速加密作業。